

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-075

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于参加 2024 年半年度

沪市半导体行业集体路演的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）前通过公司邮箱 will_stock@corp.ovt.com 进行提问。公司将在集体路演会议上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为行业代表参加上海证券交易所于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00-17:00 举办的半导体行业集体路演会议，就投资者关心的问题进行交流。

一、会议类型

本次集体路演会议以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动

交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年9月19日 下午 14:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司总经理王崧先生，独立董事胡仁昱先生，董事会秘书任冰女士。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年9月19日下午14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)，在线参与本次集体路演会议，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者2024年9月19日(星期四)前通过公司邮箱 will_stock@corp.ovt.com 向公司提问，公司将在集体路演会议上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：021-50805043

邮箱：will_stock@corp.ovt.com

六、其他事项

本次集体路演会议召开后，投资者可以通过上证路演中心
(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司

2024年9月13日